香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Ingenic 君正

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

北京君正集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3223)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

承董事會命
北京君正集成電路股份有限公司
劉強博士
執行董事、董事長兼總經理

中國北京，2026年11月27日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉強博士、張緊先生、冼永輝先生及黃磊先生；(ii)非執行董事李杰先生、鄭浩先生及張燕祥女士；及(iii)獨立非執行董事葉金福先生、肖利民博士、于瑩女士及向左先生。

证券代码：300223　　证券简称：君正股份　　公告编号：2026-085

北京君正集成电路股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 11 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议、2026 年 11 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的 1,018,300 股回购股份的用途由"股权激励或员工持股计划"变更为"注销并相应减少注册资本"。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-082）及《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-083）。

公司于 2026 年 9 月 21 日至 9 月 23 日以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,018,300 股，占公司总股本的 0.20%。截至本公告披露日，上述回购股份尚未使用，全部存放于公司回购专用证券账户。本次注销完成后，公司总股本将由 514,951,667 股减少至 513,933,367 股，公司注册资本将由人民币 514,951,667 元减少至人民币 513,933,367 元。

二、需债权人知晓的信息

根据《中华人民共和国公司法》第二百二十四条等法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：

由于本次公司注销回购股份涉及注册资本减少，债权人自接到公司通知之日起三十日内、未接到通知的自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销回购股份及减少注册资本事项将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

公司债权人可采用现场、信函或者邮件的方式进行申报，具体方式如下：

1、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内，工作日 9:00-12:00、14:00-17:00。

2、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座北京君正集成电路股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100193。

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：010-56345005

联系邮箱：investors@ingenic.com

5、其他：以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明"申报债权"字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明"申报债权"字样。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日